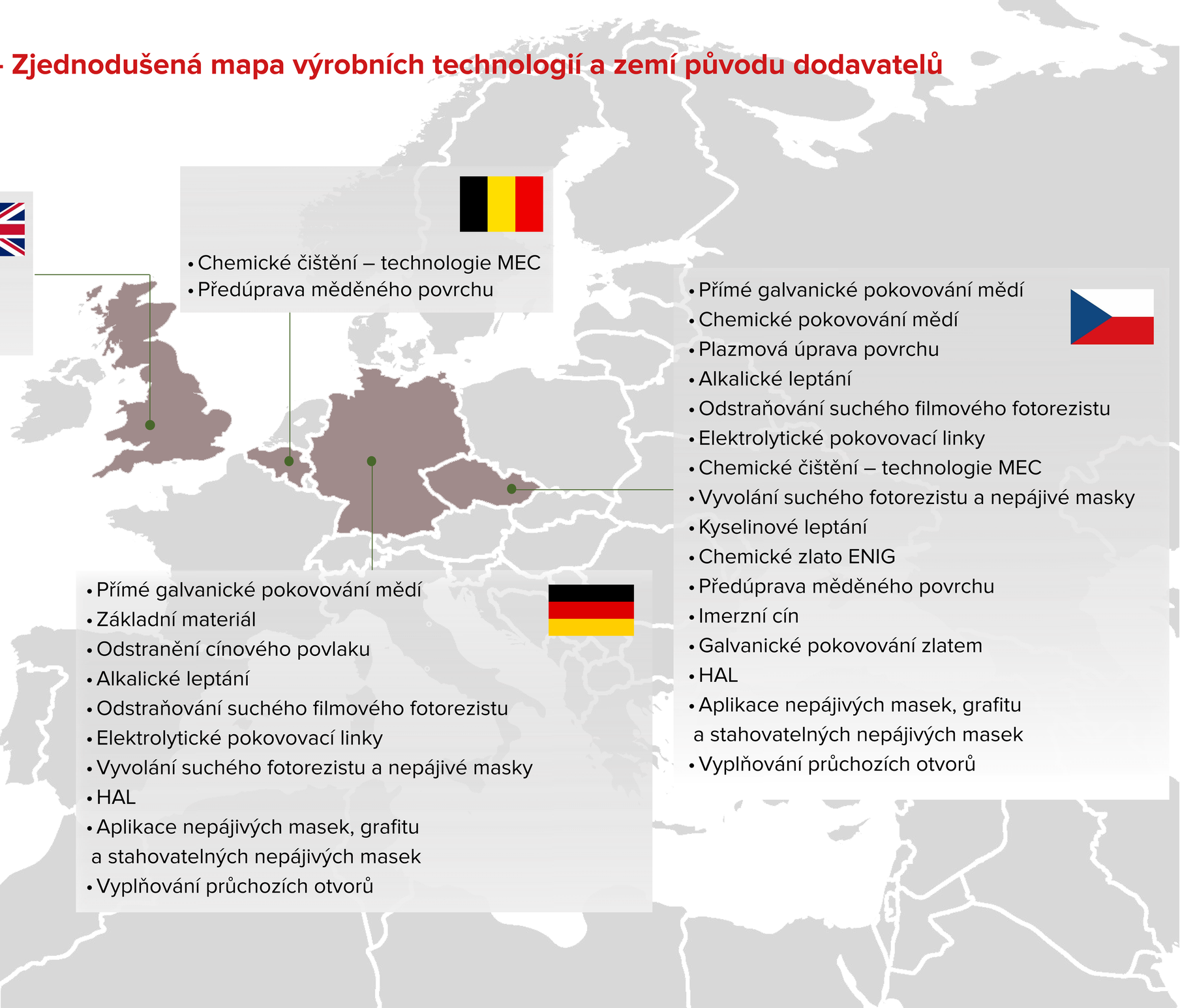
GATEMA PCB a.s. – Zjednodušená mapa výrobních technologií a zemí původu dodavatelů



- HAL
- Aplikace nepájivých masek, grafitu a stahovatelných nepájivých masek

- Vyplňování průchozích otvorů

- Chemické čištění – technologie MEC
- Předúprava měděného povrchu

- Přímé galvanické pokovování mědí
- Základní materiál
- Odstranění cínového povlaku
- Alkalické leptání
- Odstraňování suchého filmového fotorezistu
- Elektrolytické pokovovací linky
- Vyvolání suchého fotorezistu a nepájivé masky
- HAL
- Aplikace nepájivých masek, grafitu a stahovatelných nepájivých masek
- Vyplňování průchozích otvorů

- Přímé galvanické pokovování mědí
- Chemické pokovování mědí
- Plazmová úprava povrchu
- Alkalické leptání
- Odstraňování suchého filmového fotorezistu
- Elektrolytické pokovovací linky
- Chemické čištění – technologie MEC
- Vyvolání suchého fotorezistu a nepájivé masky
- Kyselinové leptání
- Chemické zlato ENIG
- Předúprava měděného povrchu
- Imerzní cín
- Galvanické pokovování zlatem
- HAL
- Aplikace nepájivých masek, grafitu a stahovatelných nepájivých masek
- Vyplňování průchozích otvorů